



株式会社 IHI インフラスクエア 夏季インターンシップのご案内



日程・概要

趣 旨	<ul style="list-style-type: none"> ✓ IHIインフラスクエアの事業内容および企業の理解を深める ✓ 製造から設計、現場架設等、ものづくりの一連の流れを体感する ✓ 海外事業や建設現場におけるICTへの取り組みへの理解を深める
実施期間 開催地	<p>Aコース(大阪開催)：2026年 8月24日(月) ～ 2026年 8月28日(金) Bコース(東京開催)：2026年 9月 7日(月) ～ 2026年 9月11日(金) Cコース(大阪開催)：2026年 9月14日(月) ～ 2026年 9月18日(金) ※Bコースのみ東京開催。所在地の詳細は、裏面をご確認ください。 ※別途、橋梁設計コースを大阪で開催します。ご希望の方は、ご連絡ください。</p>
定員	A・Cコース：各20名、 Bコース：10名(予定)
実習内容	各部署業務体験(設計、架設計画、見積作成等)、現場工事見学、グループワーク、当社事業の説明等 ※大阪と東京でプログラム内容が変わる場合がございます。
応募資格	理系学生の方 ※土木系、機械系学科の方は特に歓迎いたします。



申込・締切

iis-saiyou@ihi-g.com 宛に

申込締切：7月22日(水)

①氏名、②大学名、③参加希望コースを記載の上、ご連絡ください。

※希望者多数の場合、募集を終了させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

会社概要・会場へのアクセス等詳細は裏面をご確認ください→

会社概要

企業概要	別がナ 企業名	アイエイチアイ 株式会社IHIインフラスクエア ※4/1に株式会社IHIインフラシステムより社名変更いたしました。
	代表者名	代表取締役社長 井上 学
	本社所在地	大阪府堺市堺区大浜西町3番地
	事業内容	鋼製橋梁およびPC橋梁の設計、製作、据付および保全に関する事業 水門その他構造物の設計、製作、据付、保全および制御システムに関する事業、防災機器に関する事業等
	URL	https://www.ihico.jp/iis/

開催場所・アクセス

大阪開催

株式会社IHIインフラスクエア 本社・堺工場

<住所>

大阪府堺市堺区大浜西町3番地

<アクセス>

南海本線 堺駅より無料送迎バスで5分



東京開催

株式会社IHIインフラスクエア 東京事業所

<住所>

東京都江東区豊洲三丁目1-1 豊洲IHIビル

<アクセス>

東京メトロ有楽町線 豊洲駅より徒歩5分



その他、特記事項

- ✓ 弊社規程に則り、往復交通費の見合い分を支給いたします。
- ✓ 昼食をご用意いたします（朝食、夕食は自己負担となります）
- ✓ 遠方からご参加される方には、宿泊先をご提供いたします（弊社負担）
- ✓ 作業着、安全用具等を貸与いたします。

株式会社 I H I インフラスクエア

〒590-0977 大阪府堺市堺区大浜西町 3 番地

mail : iis-saiyou@ihi-g.com

TEL : 072-223-0981

会社
ホームページ

